

In re application of

Tsuyoshi WATANABE

Group Art Unit:2833

Application No. 10/616,728

Filed: July 10, 2003

For:

CONTACT UNIT AND SOCKET FOR ELECTRICAL PARTS

# CLAIM FOR FOREIGN PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119 AND SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop Missing Parts Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Attached hereto are certified copies of Applicant's corresponding patent application No. 2002-206024 and No. 2002-206025 both filed in Japan on July 15, 2002.

Pursuant to 35 U.S.C. § 119, Applicant hereby claims the benefit of the priority filing date of July 15, 2002 for the above-entitled U.S. application.

Respectfully submitted,

October 23, 2003

Lawrence E. Laubscher, Jr Registration No. 28,233

1160 Spa Road, Suite 2B

Annapolis, MD 21403

Telephone: (410) 280-6608

#### **CERTIFICATE OF MAILING**

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Mail Stop Missing Parts, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on October 23, 2003.

Shelly Hubbard

Signature Suelly Hubball

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月15日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-206024

[ ST.10/C ]:

[JP2002-206024]

出,願、人

Applicant(s):

株式会社エンプラス

2003年 6月16日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



## 特2002-206024

【書類名】 特許願

【整理番号】 102-0236

【提出日】 平成14年 7月15日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01R 1/073

【発明の名称】 コンタクトユニット

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川口市並木2丁目30番1号 株式会社エンプラ

ス内

【氏名】 渡邊 強

【特許出願人】

【識別番号】 000208765

【氏名又は名称】 株式会社エンプラス

【代理人】

【識別番号】 100078330

【弁理士】

【氏名又は名称】 笹島 富二雄

【電話番号】 03-3508-9577

【選任した代理人】

【識別番号】 100087505

【弁理士】

【氏名又は名称】 西山 春之

【電話番号】 03-3508-9577

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 009232

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

## 特2002-206024

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0111791

【包括委任状番号】 0111790

【プルーフの要否】 要

## 【書類名】 明細書

【発明の名称】 コンタクトユニット

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

絶縁部材の少なくとも一面に形成した穴部に収納された接続手段により、二つ の被接続物を電気的に接続させるコンタクトユニットであって、

前記接続手段は、前記二つの被接続物のうち少なくとも一方の被接続物に圧接して電気的に接触する接触子と、前記穴部の内周面に設けられ他方の被接続物と電気的に接続する導電部材と、前記接触子を外方に付勢してその一部を該穴部から突出させると共に前記接触子への押圧で変形する弾性部材と、

を備えたことを特徴とするコンタクトユニット。

## 【請求項2】

前記穴部は、前記絶縁物を貫通して形成されたスルーホールであることを特徴 とする請求項1記載のコンタクトユニット。

### 【請求項3】

前記接続手段は、前記スルーホールの内部に配置された弾性部材でその両端部 に位置する一対の接触子を外方に付勢し、前記スルーホールの両端部からその一 部を外方に突出させたことを特徴とする請求項2記載のコンタクトユニット。

### 【請求項4】

前記穴部は、前記二つの被接続物のうち、少なくとも一方の被接続物が備える 複数の接続端子部または接点電極に対応して複数形成され、夫々に前記接続手段 を収納したことを特徴とする請求項1または2記載のコンタクトユニット。

#### 【請求項5】

前記複数の接続手段は、多層配線基板の少なくとも一面に設けられたものであり、該複数の接続手段の穴部に備える導電部材と、互いに電気的に対応する被接 続物の接続端子部若しくは接点電極または別個独立して離れて設けた他の穴部の 導電部材と、を前記多層配線基板の各層に形成された配線路により接続したこと を特徴とする請求項4記載のコンタクトユニット。

#### 【請求項6】

前記接続手段は、前記穴部の開放端部に前記穴部内に収納された接触子を保持する脱落防止部材を備えたことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載のコンタクトユニット。

## 【発明の詳細な説明】

### [0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、対向する被接続物を電気的に接続させるためのコンタクトユニットに関し、詳しくは、内周面に導電部材を備えた穴部に収納され、弾性部材により外方に付勢されて突出する接触子に被接続物を圧接して弾性部材を屈曲させ、接触子を導電部材に対して一定位置で接触させて安定な電気的接続を確保しようとするコンタクトユニットに係るものである。

## [0002]

## 【従来の技術】

従来この種のコンタクトユニットには、例えば、特開平11-297439号 公報に開示されているような、電気部品の性能試験に用いられる電気部品用ソケットに適用されたものがある。このコンタクトユニットは、図9に要部を拡大して示すように、図示省略のフレームの底部に備えられたガイド板1に複数の貫通孔2を回路基板3の各接点電極4に対向して形成し、貫通孔2の内周面に導電膜5を形成すると共に、貫通孔2にコイル状接点6を具備して、電気部品7の底面に配列形成された半田ボールからなる接続端子部8と回路基板3の接点電極4とのコンタクトをとるようにしたものである。

## [0003]

このコンタクトユニットにおいては、コイル状接点6を上下両方向から回路基板3及び電気部品7で押圧するとコイル状接点6が圧縮されて屈曲し、コイル状接点6が貫通孔2の内周面に形成された導電膜5と点P1, P2, P3で接触する。この場合、P1, P3間が導電膜5によって短絡され電気部品7の接続端子部8と回路基板3の接点電極4間の接続抵抗値が減少し、インダクタンスも減少する。

#### [0004]

## 【発明が解決しようとする課題】

しかし、このような従来のコンタクトユニットにおいては、コイル状接点6の 屈曲状態は、図9に示したものに限られず、例えば図10に示すように、コイル 状接点6の点P1, P2が導電膜5と接触するように屈曲する場合もある。この 場合は、P1, P2間が導電膜5によって短絡し、接続抵抗値が減少する。ただ し、図9における接続抵抗値よりも大きい。

## [0005]

また、図11に示すように、コイル状接点6が点P1においてのみ導電膜5と接触するように屈曲する場合もあり得る。この場合は、接続抵抗値及びインダクタンスは、コイル状接点6自身の固有の抵抗値及びインダクタンスとなるため、その値は上記図9及び図10の場合よりも大きいものとなる。

### [0006]

このように、従来のコンタクトユニットによれば、コイル状接点6の屈曲状態が一定せず、電気部品7の複数の接続端子部8と回路基板3の接点電極4間の接続抵抗値がばらつき、電気部品7の性能試験を安定して行うことができなかった。特に、このような接続抵抗値及びインダクタンスのばらつきは、電気的接続が不安定となり、高周波用電気部品の性能試験の信頼性を欠くおそれもある。

### [0007]

そこで、本発明は、このような問題点に対処し、内周面に導電部材を備えた穴部に収納され、弾性部材により外方に付勢されて突出する接触子に被接続物を圧接して弾性部材を屈曲させ、接触子を導電部材に対して一定位置で接触させて安定な電気的接続を確保しようとするコンタクトユニットを提供することを目的とする。

#### [0008]

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明によるコンタクトユニットは、絶縁部材の 少なくとも一面に形成した穴部に収納された接続手段により、二つの被接続物を 電気的に接続させるものであって、上記接続手段は、上記二つの被接続物のうち 、少なくとも一方の被接続物に圧接して電気的に接触する接触子と、上記穴部の 内周面に設けられ他方の被接続物と電気的に接続する導電部材と、上記接触子を 外方に付勢してその一部を該穴部から突出させると共に上記接触子への押圧で変 形する弾性部材と、を備えたものである。

## [0009]

このような構成により、絶縁物の少なくとも一面に設けられた穴部に収納され、弾性部材で外方に付勢されて穴部から突出する接触子を、二つの被接続物のうち、少なくとも一方の被接続物で押圧し、弾性部材を屈曲させ、接触子を穴部の内周面に設けられ他方の被接続物と電気的に接続する導電部材に接触させ、二つの被接続物を電気的に接続する。これにより、接触子を穴部の内周面に設けられた導電部材に確実に接触させて両被接続物間の接続抵抗値のばらつきを低下させ、安定な電気的接続を確保する。

### [0010]

また、上記穴部は、上記絶縁物を貫通して形成されたスルーホールである。

そして、上記接続手段は、上記スルーホールの内部に配置された弾性部材でその両端部に位置する一対の接触子を外方に付勢し、上記スルーホールの両端部からその一部を外方に突出させたものである。

これにより、一対の接触子を対向する二つの被接続物で両側方から押圧してスルーホール内に押し込み、弾性部材を屈曲させ、一対の接触子をスルーホールの内周面に設けた導電部材に接触させて二つの被接続物を電気的に接続する。

#### [0011]

さらに、上記穴部は、上記二つの被接続物のうち、少なくとも一方の被接続物が備える複数の接続端子部または接点電極に対応して複数形成され、夫々に上記接続手段を収納したものである。これにより、被接続物が備える複数の接続端子部または接点電極を、該接続端子部または接点電極に対応して形成された複数の穴部に収納された複数の接続手段と接触させ、二つの被接続物を接続する。

## [0012]

また、上記複数の接続手段は、多層配線基板の少なくとも一面に設けられたものであり、上記複数の接続手段の穴部に備える導電部材と、互いに電気的に対応する被接続物の接続端子部若しくは接点電極または別個独立して離れて設けた他

の穴部の導電部材と、を上記多層配線基板の各層に形成された配線路により接続 したものである。これにより、二つの被接続物のうち、一方の被接続物の接続端 子部の配列ピッチに対して他方の被接続物の接点電極の配列ピッチを広く形成す ることを可能にする。

### [0013]

そして、上記接続手段は、上記穴部の開放端部に上記穴部内に収納された接触子を保持する脱落防止部材を備えたものである。これにより、脱落防止部材で穴部に収納された接触子を穴部の開放端部から脱落するのを防止する。

## [0014]

### 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。

図1は本発明によるコンタクトユニットの第1の実施形態を説明する断面図であり、図2はこのコンタクトユニットを適用した電気部品用ソケットを示す断面図である。この電気部品用ソケットは、PGA (Pin Grid Array)型やBGA型等の電気部品と回路基板とを電気的に接続するものであり、電気部品を着脱自在に保持し、電気部品の初期不良を取り除くバーンインテスト等に使用されるもので、ソケット本体部9と、ソケットカバー10と、コンタクトユニット11を備えている。

#### [0015]

ソケット本体部9は、電気部品7を位置決めして保持するものであり、載置部 12と、押圧部材20とを備えている。

載置部12は、電気部品7を位置決めして載置するもので、ソケット本体部9の上面中央部に形成されている。具体的には、ソケット本体部9の上面内側に形成された凹陥部14に図示省略の弦巻ばねで常時上向きに付勢されて上下動可能に設けられたフローティングプレート15の上面を載置部12としている。このフローティングプレート15の面内には、電気部品7の接続端子部に対応する各位置に、後述のコンタクトユニット11の接触子24を受け入れるピン導入孔が穿設されている。なお、載置部12の構造としては、上述のフローティング方式に限られず、固定式のものであってもよい。

## [0016]

載置部12の上方にて両側方には、押圧部材20が設けられている。この押圧部材20は、電気部品7を上方から押圧するものであり、枢軸ピン17でソケット本体部9に回動自在に軸支されており、その外側端部18は、後述のソケットカバー10に設けられた軸19に当接して、軸19の上下動に伴って、押圧部材20が枢軸ピン17を中心に回動できる形状に形成されている。そして、押圧部材20の起立状態において、電気部品7の上面に当接する内側端部には、押圧部21を備えている。

## [0017]

また、ソケット本体部9の上面には、ソケットカバー10が設けられている。このソケットカバー10は、押圧部材20を起立状態に付勢して電気部品7を保持するものであり、その隅部には貫通孔33を備え、この貫通孔33には頭部に抜け防止部34を形成し他端部をソケット本体部9に固定した支持部材35が挿通されて設けられている。また、ソケットカバー10の内側には、軸19が設けられている。この軸19は、押圧部材20の外側端部18に当接して、上下動を押圧部材20の回動動作に変換する作用をなすものである。さらに、支持部材35には、弦巻ばね32が装着されている。この弦巻ばね32は、ソケットカバー10を常時上方に付勢するものであり、これによって押圧部材20を常時起立状態に維持して電気部品7を保持している。

### [0018]

また、ソケット本体部9の載置部12の下方には、コンタクトユニット11が 設けられている。このコンタクトユニット11は、二つの被接続物としての回路 基板3と電気部品7とを電気的に接続させるものであり、図1に示すように、絶 縁部材22と、穴部23と、接続手段13と、脱落防止部材26とで構成されて いる。

## [0019]

絶縁部材22は、例えば、ガラスまたはセラミック等であり、絶縁部材22の 少なくとも一面には、穴部23が設けられている。穴部23は、接続手段13を 保持するものであり、その内壁面は、研磨等により滑らかに形成されている。具 体的には、穴部23は、絶縁物22を貫通して形成されたスルーホール23aであり、回路基板3及び電気部品7の複数の接続端子部及び接点電極に対応して複数形成されている。なお、絶縁部材22は、ガラス繊維入りエポキシ樹脂や公知の絶縁樹脂材料等でもよい。

## [0020]

そして、複数の穴部23には、夫々接続手段13が備えられている。この接続手段13は、回路基板3の接点電極と電気部品の接続端子部とを接続するものであり、接触子24と、導電部材27と、弾性部材25とを備えている。

## [0021]

接続手段13の両端部には、一対の接触子24が設けられている。この接触子24は、電気部品7の接続端子部及び回路基板3の接点電極に圧接して電気的に接触するものであり、電気部品7の接続端子部と接触する第1コンタクトピン28と、回路基板3の接点電極と接触する第2コンタクトピン29からなる。そして、共に、スルーホール23a内にある基部24aよりも絶縁部材22の外方に突出するピン状接点24bを細くし、例えば、真鍮等の導電部材で形成されている。なお、第1及び第2コンタクトピン28,29の少なくとも基部24aの表面には、例えば、二ッケル(Ni)を下地に中間層としての潤滑めっき処理が施され、最上面に金(Au)によるめっき処理がされていてもよい。

#### [0022]

ここで、第1コンタクトピン28の接触端面は、例えば図3に示すように、(a)円錐凹型、(b)円錐凸型をなしている。同図(a)に示す円錐凹型は、BGA型電気部品のボール状接続端子部を受け入れるのに好適であり、同図(b)に示す円錐凸型は、PGA型電気部品のピン状接続端子部との安定した接触を確保するのに好適である。なお、接触端面形状は、図3に示すものに限らず、例えば平坦面またはクラウン型等であってもよい。

## [0023]

穴部23の内周面には導電部材27が設けられている。この導電部材27は、 一対の接触子24と接触し両者間を電気的に短絡させるものであり、例えば銅( Cu) -ニッケル(Ni) -金(Au)のめっき膜である。また、ニッケル(N i)を下地に中間層としての潤滑めっき処理が施され最上面に金(Au)によるめっき処理がされてもよい。この場合、潤滑めっきは、例えば、Niを83%、リン(P)を9%、テフロン(PTFE:登録商標)を8%含有するものであり、 $0.2\,\mu\,\mathrm{m}\sim0.3\,\mu\,\mathrm{m}$ の厚みで形成される。これにより、上述の表面に潤滑めっきを施した接触子24との接触が滑らかとなり、不活性ガス雰囲気中での試験においても、接触子24が導電部材27と密着して動かなくなるのを防止することができる。なお、導電部材27は、薄膜形成されたものに限らず、スルーホール23aに金属パイプを圧入したものであってもよい。

## [0024]

また、第1及び第2コンタクトピン28,29の間には、弾性部材25が挿入されている。この弾性部材25は、第1及び第2コンタクトピン28,29を外方に付勢してその一部をスルーホール23aの両端部から突出させると共に、第1及び第2コンタクトピン28,29が内方へ押し込まれる際に、屈曲するようにしたものであり、例えば弦巻ばねである。そして、この弾性部材25の両端部は、接触子24の基部24aの端面に対して、例えばリング状等均等に当接されるのではなく、接触子24の中心線からはずれた部位の一箇所に当接されている。これにより、接触子24(第1及び第2コンタクトピン28,29)には、内方へ押し込まれる際に回転する力が作用する。なお、弾性部材25は、導電材料または絶縁材料のいずれで形成されてもよく、また、弦巻ばねに限定されず、スポンジやその他伸縮自在な弾性機能を有するものであればいかなるものであってもよい。

#### [0025]

そして、スルーホール23aの両端部には、脱落防止部材26が設けられている。この脱落防止部材26は、スルーホール23aの開放端部にスルーホール23a内に収納された第1及び第2コンタクトピン28,29を保持して抜け落ちるのを防止するものであり、具体的には、第1及び第2コンタクトピン28,29の基部24aの外形よりも小さくて、ピン状接点24bの外形よりも大きい貫通する孔部30を有し、この孔部30にピン状接点24bを挿通させて、スルーホール23aの両端部を塞いで設けられている。

## [0026]

図4は、接触子24の他の形状を示したものである。同図(a)は、基部24 a及びピン状接点24bの中心線が互いに平行方向にずれて形成されているものである。これによれば、弾性部材25がその圧縮復元力により基部24aを上方に押圧する力の平均作用点aと、電気部品7の接続端子部8がピン状接点24bを下方に押圧する力の作用点bが同図に示す左右方向にずれており、しかもその力の方向が互いに逆方向であるため、接触子24の基部24aは矢印R方向に回動し、点Q1が図1に示すスルーホール23a内周面に形成された導電部材27と接触することになる。

## [0027]

また、図4(b)は、基部24a及びピン状接点24bの中心線が互いに交差方向にずれて形成されているものである。これによれば、弾性部材25がその圧縮復元力により基部24aを上方に押圧する力の平均作用点aと、電気部品7の接続端子部がピン状接点24bを下方に押圧する力の作用点bが同図に示す左右方向にずれており、しかもその力の方向が互いに逆方向であるため、接触子24の基部24aは矢印R方向に回動し、点Q1が図2に示すスルーホール23a内周面の導電部材27と接触することになる。

## [0028]

さらに、図4 (c) は、基部24aの内側端面が基部24aの中心線に対して傾斜して形成されているものである。これによれば、弾性部材25がその圧縮復元力により接触子24の基部24aを上方に押圧する力の平均作用点aは、電気部品7の接続端子部がピン状接点24bを下方に押圧する力の作用点bと垂直方向に一致している。しかし、弾性部材25が基部24aを押圧する方向は、同図に示す右斜め上方であるため基部24aが矢印尺方向に移動し、点Q1が図1に示すスルーホール23a内周面の導電部材27と接触することになる。

## [0029]

上記いずれの場合も、弾性部材25の屈曲を一定方向に確実に生じさせることができ、接触子24とスルーホール23a内周面の導電部材27との安定した接触を確保することができ、電気部品7の複数の接続端子部と回路基板3の接点電

極間の接続抵抗値のばらつきを抑制することができる。

## [0030]

次に、このように構成されたコンタクトユニット11を適用した電気部品用ソケットの動作について説明する。

先ず、図2に示すように、電気部品用ソケットは、コンタクトユニット11の第2コンタクトピン29を回路基板3の接点電極4に位置決めされて、回路基板3上に押圧して固定される。次に、図5に示すように、電気部品用ソケットのソケットカバー10が、外力によって、弦巻ばね32の付勢力に抗して下方に押し下げられる。このとき、ソケットカバー10の内側面に備える軸18が下がるに伴って、押圧部材20がその外側端部18で軸19上に摺接し、枢軸ピン17を中心に回動して外方に倒れ、載置部12上方を電気部品7が挿入できる状態に開放する。

## [0031]

次に、載置部12に電気部品7が載置される。このとき、電気部品7は、その 外周縁部を載置部12の四隅部に設けられた位置決め部で規制されて、その下面 に複数配列された接続端子部8がフローティングプレート15のピン導入孔16 に対して位置決めされる。その後、ソケットカバー10への押圧が除かれる。そ うすると、弦巻ばね32の圧縮反力よってソケットカバー10が上方に押し上げ られ、それに伴って軸19が上昇し、押圧部材20の外側端部18が上方に押し 上げられ、押圧部材20が枢軸ピン17を中心に回動して起立状態になる。この とき、図2に示すように、押圧部材20の押圧部21が電気部品7の上面に当接 して、電気部品7を下方に押圧することになる。

## [0032]

この場合、図6に示すように、電気部品7は、押圧部材20による押圧に伴って、接続端子部8をピン導入孔16に導入した状態でフローティングプレート15を下方に押し下げる。そうすると、接続端子部8は、ピン導入孔16に導入されているコンタクトユニット11の第1コンタクトピン28と接触して、さらにこれを押し下げることになる。

## [0033]

その結果、第1及び第2コンタクトピン28,29は、電気部品7の接続端子部8及び回路基板3の接点電極4により上下方向から押圧されるため、共にスルーホール23a内に押し込まれる。そして、第1及び第2コンタクトピン28,29は、弾性部材25が圧縮されて屈曲することにより直立状態から僅かに倒れスルーホール23aの内周面に形成された導電部材27と基部24aの点Q1及びQ2で接触することになる。

## [0034]

これにより、電流は、電気部品7の接続端子部8から第1コンタクトピン28内を矢印A, Bと流れ、点Q1, Q2間は導電部材27を矢印C方向に流れ、そして、点Q2より第2コンタクトピン29に入って第2コンタクトピン29内を矢印D, Eと流れて回路基板3の接点電極4まで達する。

## [0035]

この第1の実施形態によれば、第1及び第2コンタクトピン28,29は、それぞれ電気部品7の接続端子部8及び回路基板3の接点電極4によって内方に押圧され、共にスルーホール23a内に押し込まれるので、第1及び第2コンタクトピン28,29が接近することになる。しかも、第1及び第2コンタクトピン28,29は、それらの間に介揮された弾性部材25の屈曲により直立状態から僅かに倒れ、基部24aの点Q1,Q2でスルーホール23aの内周面に形成された導電部材27と略一定位置で確実に接触するので、点Q1,Q2間はスルーホール23a内周面の導電部材27で短絡され電流の流路が短縮される。これにより、電気部品7の高周波特性の試験が安定に実施可能となる。さらに、電気部品7の複数の接続端子部8と回路基板3の接点電極4間の接続抵抗値のばらつきが抑制され、安定な電気的接続が確保され、電気部品7の性能試験の信頼性が向上する。

## [0036]

図7は、本発明によるコンタクトユニット11の第2の実施形態を示す要部断面斜視図である。この実施形態は、絶縁部材22が多層配線基板であり、各層に設けられた配線路がそれぞれ所望のスルーホール23aの導電部材27と接続されたものである。具体的一例を説明すると、多層配線基板に電気部品7の接続端

子部8に対応して接続手段13が複数設けられており、多層配線基板の第1層目の配線路35a及び35bはそれぞれ接続手段13a,13bの導電部材27a,27bと接続し、2層目の配線路35cは、接続手段13cの導電部材27cと、3層目の配線路35d,35eはそれぞれ接続手段13d,13eの導電部材27d,27eと接続するように形成されている。そして、各配線路35a~35eの他端部は、離れた場所に別個独立して設けられた図示省略の他の接続手段13を介して回路基板3の接点電極4と接続されている。または、各配線路35a~35eの他端部は、コネクタ等の別の接続手段に直接接続されてもよい。

## [0037]

この場合は、電気部品7の接続端子部8に対応して設けられた複数の接続手段13に対して、回路基板3の接点電極4に対応して別個独立に設けられた複数の接続手段13とを多層配線路を通して接続することができ、稠密配列された電気部品7の接続端子部8の配列ピッチに対して回路基板3の接点電極4の配列ピッチを広く形成すること(以下、ファンアウト)ができ、回路基板3の接点電極4の取り回し自由度が増す。なお、図7には第2コンタクトピン29が示されているが、これは、回路基板3の接点電極4をファンアウトする場合及びしない場合のいずれにも対応できようにしたものである。

#### [0038]

図8は、多層配線基板を備えたコンタクトユニット11の他の構成例を示すものであり、電気部品7の接続端子部8の配列ピッチに対して回路基板3の接点電極4のファンアウトを可能にしたものである。即ち、多層配線基板の一面に設けられた第1穴部23bに収納されており、電気部品7の接続端子部8に圧接して電気的に接触する複数の第1コンタクトピン28と、多層配線基板の各層に形成された配線路35と電気的に接続して第1穴部(ビアホール)23bの内周面に設けられた導電部材27と、第1コンタクトピン28を外方に付勢してその一部を第1穴部23bから突出させると共に第1コンタクトピン28への押圧で屈曲する弾性部材25と、を備えたものである。

#### [0039]

さらに、多層配線基板の他方の面に設けられた第2穴部(ビアホール)23c

に収納されており、回路基板3の接点電極4に圧接して電気的に接触する複数の第2コンタクトピン29と、多層配線基板の各層に形成された配線路35を介して第1穴部23の導電部材27と電気的に接続して第2穴部23cの内周面に設けられた導電部材27と、第2コンタクトピン29を外方に付勢してその一部を第2穴部23cから突出させると共に第2コンタクトピン29への押圧で屈曲する弾性部材25と、を備えたものである。なお、第1穴部23bと第2穴部23cとは、互いに離れた場所に別個独立に形成されている。

## [0040]

これにより、稠密配列された電気部品7の接続端子部8の配列ピッチに対して 回路基板3の接点電極4をファンアウトでき、回路基板3の接点電極4の取り回 し自由度が増す。なお、同図においては、第1及び第2穴部23b,23cは所 定の深さに形成されたものであるが、これらは多層配線基板を貫通するものであ ってもよい。この場合、第1または第2コンタクトピン28,29を設けない他 方の開放端部は、別部材で塞がれることになる。また、第1穴部23bの内周面 に設けられた導電部材27は、多層配線基板の各層の配線路を介してコネクタ等 の別の接続手段に直接接続されてもよい。

#### [0041]

以上の説明では、本発明によるコンタクトユニット11を電気部品用ソケットに適用した例について説明したが、コンタクトユニットは、上述の電気部品用ソケットに限らず、例えば、各種電気部品の検査用プローブ等にも適用することができる。また、絶縁物にただ一つのスルーホール23 aまたは第1若しくは第2穴部23b,23cを形成して接続手段13を設けた単一ユニットとしても適用することができる。さらにまた、第1及び第2穴部23b,23cは、絶縁物の同一面に離れて設けられており、そこに接続手段13が設けられたものでもよい。この場合、第1及び第2穴部23b,23cの内周面に備えた導電部材27は、互いに配線部材により接続される。そして、スルーホール23 aまたは第1若しくは第2穴部23b,23cは、押圧方向に対して斜めに形成されてもよい、これにより、弾性部材25の屈曲を確実に生じさせることができ、収納された接触子24とスルーホール23 aまたは第1若しくは第2穴部23b,23c内周

面の導電部材27との接触を安定に行わせることができる。

## [0042]

## 【発明の効果】

本発明は以上のように構成されたので、請求項1に係る発明によれば、絶縁物の少なくとも一面に設けられた穴部に収納され、弾性部材で外方に付勢されて穴部から突出する接触子を、二つの被接続物のうち、少なくとも一方の被接続物で押圧し、弾性部材を屈曲させ、接触子を穴部の内周面に設けられ他方の被接続物と電気的に接続する導電部材に接触させ、二つの被接続物を電気的に接続することができる。したがって、接触子を穴部の内周面に設けられた導電部材に確実に接触させて両被接続物間の接続抵抗値のばらつきを低下させ、安定な電気的接続を確保することができる。これにより、電気部品等の性能試験の精度を向上することができる。

## [0043]

また、請求項2及び3に係る発明によれば、一対の接触子を対向する二つの被接続物で両側方から押圧してスルーホール内に押し込み、弾性部材を屈曲させ、一対の接触子をスルーホールの内周面に設けた導電部材に接触させて二つの被接続物を電気的に接続することができる。したがって、二つの被接続物間の電流の流路が短縮され、被接続物の高周波特性の試験が安定に実施可能となる。

#### [0044]

さらに、請求項4に係る発明によれば、被接続物が備える複数の接続端子部または接点電極を、該接続端子部または接点電極に対応して形成された複数の穴部に収納された複数の接続手段と接触させ、二つの被接続物を接続する。従って、被接続物の複数の接続端子部に係る電気性能を同時に測定することができる。

#### [0045]

さらにまた、請求項5に係る発明によれば、二つの被接続物のうち、一方の被接続物の接続端子部の配列ピッチに対して他方の被接続物の接点電極の配列ピッチを広く形成することが可能になる。従って、被接続物の接続端子部が稠密に形成されている場合にも、他方の被接続物の接点電極の取り回し自由度を増すことができる。

## [0046]

そして、請求項6に係る発明によれば、脱落防止部材で穴部に収納された接触 子を穴部の開放端部から脱落するのを防止することができる。従って、コンタク トユニットの取り扱いが容易になる。

## 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明によるコンタクトユニットの第1の実施形態を示す要部拡 大断面図である。
- 【図2】 上記コンタクトユニットを適用した電気部品用ソケットを示す断面図である。
  - 【図3】 接触子の接触端面形状の一例を示す説明図である。
  - 【図4】 接触子の他の形状示す説明図である。
- 【図5】 上記コンタクトユニットを適用した電気部品用ソケットの動作を 説明する断面図である。
  - 【図6】 上記コンタクトユニットの動作を説明する断面図である。
- 【図7】 本発明によるコンタクトユニットの第2の実施形態を示す要部拡大断面斜視図である。
  - 【図8】 上記コンタクトユニットの他の構成例を示す断面図である。
- 【図9】 従来のコンタクトユニットにおける電気部品の接続端子部とコイル状接点との第1の接触状態を示す要部拡大断面図である。
- 【図10】 従来のコンタクトユニットにおける電気部品の接続端子部とコイル状接点との第2の接触状態を示す要部拡大断面図である。
- 【図11】 従来のコンタクトユニットにおける電気部品の接続端子部とコイル状接点との第3の接触状態を示す要部拡大断面図である。
- 【図12】 従来のコンタクトユニットにおける電気部品の接続端子部の変形状態を示す断面図である。

### 【符号の説明】

- 11…コンタクトユニット
- 13, 13 a~13 e…接続手段
- 22…絶縁部材

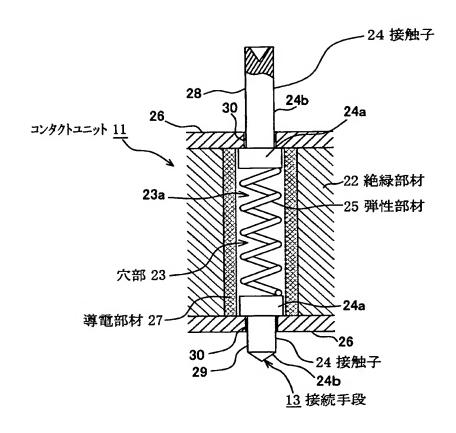
## 特2002-206024

- 2 3 … 穴部
- 23a…スルーホール
- 23b…第1穴部
- 23c…第2穴部
- 2 4 …接触子
- 2 4 a …基部
- 24b…ピン状接点
- 25…弹性部材
- 26…脱落防止部材
- 27, 27a~27e…導電部材
- 28…第1コンタクトピン
- 29…第2コンタクトピン
- 30…孔部
- 35,35a~35e…配線路

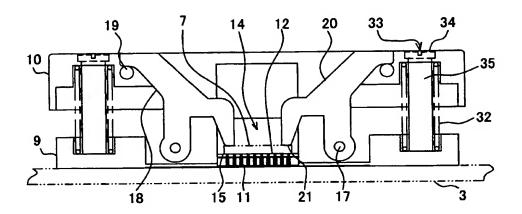
【書類名】

図面

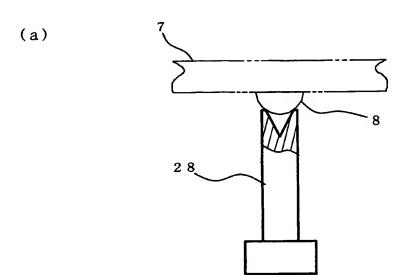
【図1】

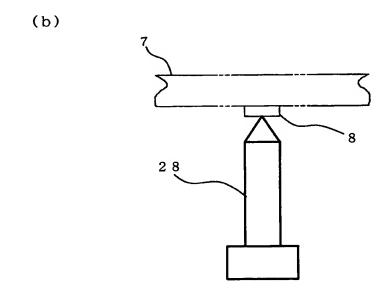


## 【図2】

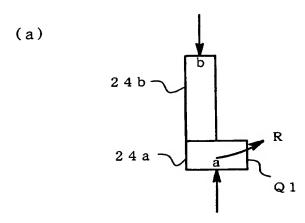


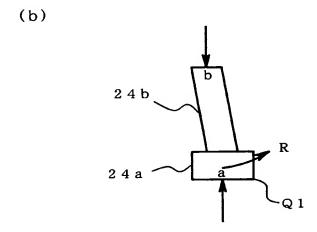
## 【図3】

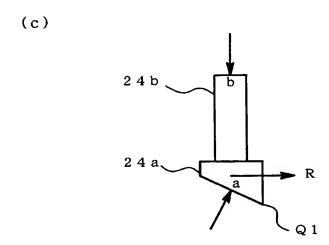




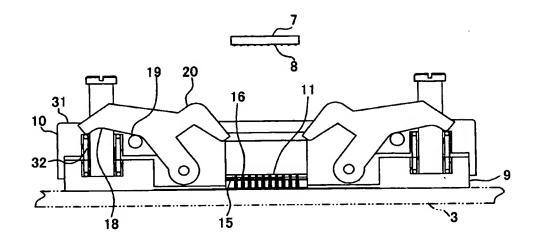
## 【図4】



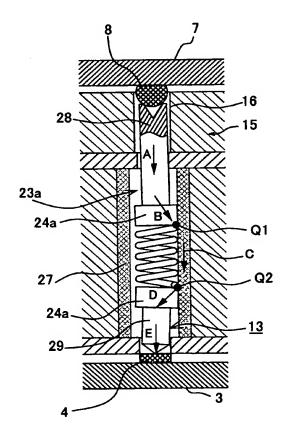




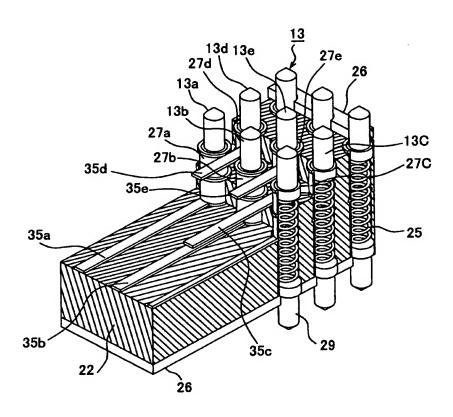
【図5】



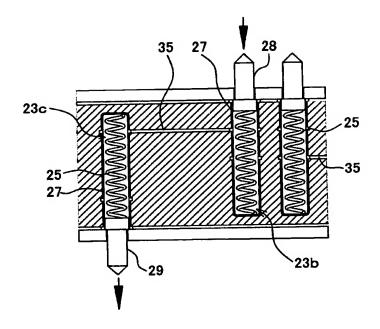
## 【図6】



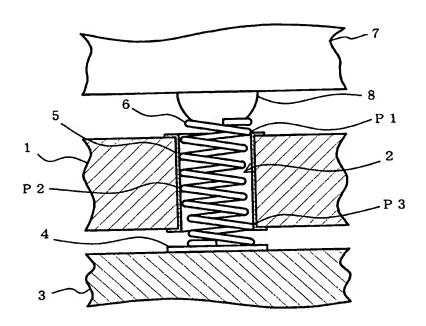
## 【図7】



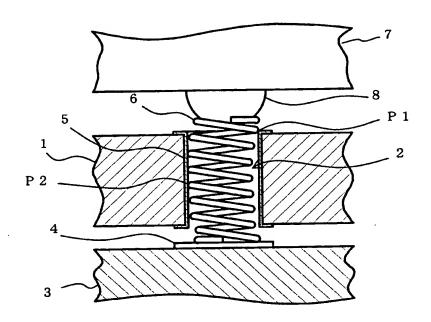
【図8】



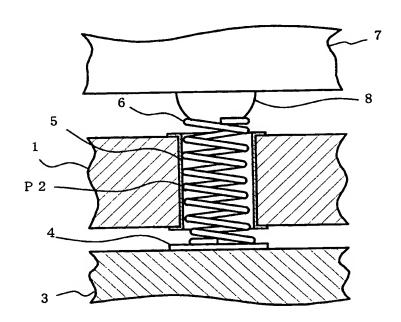
【図9】



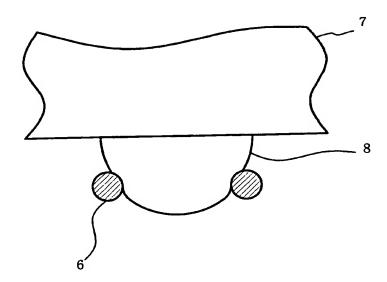
【図10】



【図11】



【図12】



### 特2002-206024

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 内周面に導電部材を備えた穴部に収納され、弾性部材により外方に付勢されて突出する接触子に被接続物を圧接して弾性部材を屈曲させ、接触子を導電部材に対して一定位置で接触させて安定な電気的接続を確保しようとするコンタクトユニットを提供することである。

【解決手段】 絶縁部材22の少なくとも一面に形成した穴部23に収納された接続手段13により、二つの被接続物を電気的に接続させるコンタクトユニット11であって、上記接続手段13は、上記二つの被接続物のうち、少なくとも一方の被接続物に圧接して電気的に接触する接触子24と、上記穴部23の内周面に設けられ他方の被接続物と電気的に接続する導電部材27と、上記接触子24を外方に付勢してその一部を該穴部23から突出させると共に上記接触子24への押圧で変形する弾性部材25と、を備えたものである。

【選択図】 図1

## 出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000208765]

1. 変更年月日 1990年 8月23日

[変更理由]

新規登録

住 所

埼玉県川口市並木2丁目30番1号

氏 名 株式会社エンプラス